

证券代码：688653

证券简称：康希通信

格兰康希通信科技（上海）股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-003

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称及人员姓名	永赢基金、鹏华基金	
会议时间	2024年1月19日	
会议地点	康希通信5楼会议室	
上市公司接待人员姓名	董事 副总经理 董秘 财务总监：彭雅丽	
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司基本情况介绍</p> <p>证券部介绍公司基本情况以及近三个月最新发展状况。</p> <p>二、交流问答环节</p> <p>Q：公司在欧美市场，进入了哪些厂商？</p> <p>A：欧美市场主要进入了部分欧洲电信运营商，并开始批量出货。</p> <p>Q：近期海外拿单多主要是因为公司进入了高通等主芯片厂商的参考设计吗？</p> <p>A：对的，进入高通、联发科等参考设计给公司带来了较大的海外市场推动力。产品涵盖 Wi-Fi6、Wi-Fi7；</p>	

未来，公司将争取导入到更多的参考设计，在海外市场赢得增量份额。

Q:对你们来说，做各个 SoC 平台的参考设计，是一套产品去实现的吗？

A: SoC 主芯片厂商会推出多种平台方案，公司会在每一个平台上根据不同的要求选择产品进行搭配。

Q: 代工的产能紧张吗？

A: 目前看到代工产能出现了紧张的态势。

Q:国内外市场是完全的市场化竞争吗？比如是否与国家贸易政策强相关。

A:对于海外市场而言会受一些地缘政治的影响，并非完全市场化的竞争；国内市场市场化竞争充分，除个别客户有明显的供应链国产化需求外，其他客户仍非常看重产品的性价比。

Q:SoC 主芯片境外厂商情况如何？

A: 从 Wi-Fi7 网通领域市场来看，我们认为博通、高通、联发科、迈凌微、台湾瑞昱均是有实力的境外主芯片厂商。

Q: Wi-Fi7 的主流晶圆流片工艺是？

A:Wi-Fi7 产品根据客户不同性价比需求，公司也采取了不同的晶圆工艺，有 GaAs、SOI、CMOS 等。

Q:目前公司费用情况如何？

A:公司 2023 年销售费用、管理费用较 2022 年而言整

	体比较平稳；2023 年研发费用增加了 10%以上，预计 2024 年研发费用绝对值将继续增加。
关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明	本次活动不涉及应当披露重大信息。
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 1 月 19 日